

# 대덕전자(주) 2025년 3분기 경영실적

Nov. 2025.

# Disclaimer

본 자료는 이해관계자 여러분의 편의를 위하여 작성 되었습니다.  
또한, 내용에서 언급하는 미래에 대한 예측 정보는 투자자 편의를 위한 참고사항으로,  
향후 경영환경과 시장의 변화에 따라 차이가 발생할 수 있음을 양해 바랍니다.

당사는 본 자료와 관련하여 투자자에 대한 어떠한 보증을 제공하거나  
책임을 부담하지 않습니다.  
아울러 당사는 이해관계자 여러분의 독립적인 판단에 의하여 투자가  
이루어 질 것을 신뢰 합니다.

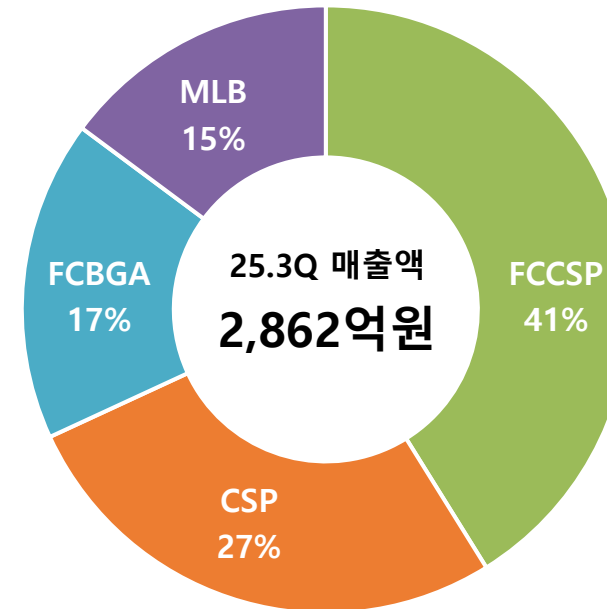
본 자료의 재무정보는 K-IFRS 연결기준 으로 작성 되었습니다.

# 회사개요 및 사업소개

## 회사개요

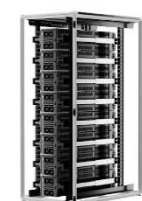
|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 회사명   | 대덕전자(주)                                |
| 대표이사  | 신영환                                    |
| 설립일   | 2020년 5월 1일 (회사분할)<br>※최초설립 : 1972년 8월 |
| 신규상장일 | 2020년 5월 21일<br>※최초상장 : 1987년          |
| 자산규모  | 1조 1,357억 (25.09)                      |
| 임직원수  | 2,575명 (25.09)                         |
| 본사위치  | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230                    |
| 해외거점  | 대덕 베트남<br>대덕전자(상해)<br>DD USA           |

## 사업소개



- **FCCSP**(FCBOC) : AP, ADAS, Controller (SSD) GDDR7, DDR5
- **CSP** : LPDDR5 (SoCAMP, CXL, Mobile), MCP
- **FCBGA** : Autonomous, Infotainment, Network, controller (CXL)
- **MLB** : AI, Network, Military, Tester

# Products Line-Up

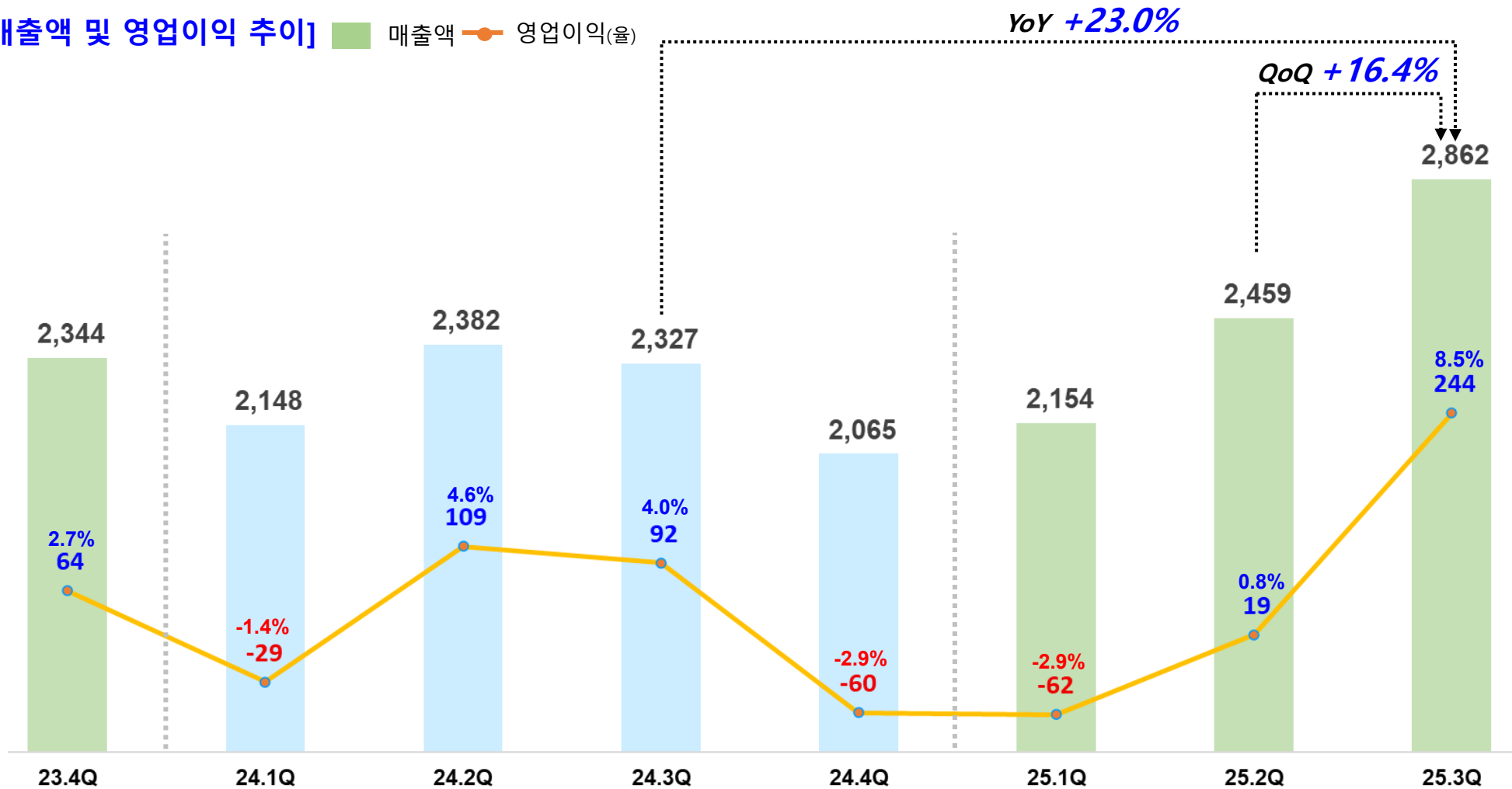
| 구분               | FCCSP                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                     | FCBOC                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FCCSP<br>(FCBOC) | AP, Automotive (Radar, ADAS), Controller (SSD)                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                     | GDDR7 (AI, PC(그래픽카드), 게임기), DDR5, DDR4 (AI-PC/Data Center)                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                  | <br>스마트폰       | <br>RADAR       | <br>ADAS       | <br>SSD          | <br>AI / Data Center | <br>그래픽카드 | <br>AI_PC | <br>게임콘솔   |
| 구분               | FCBGA                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                     | CSP                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
| FCBGA / CSP      | Automotive (자율주행, 인포테인먼트), Data Center, Controller (CXL)                                        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                     | LPDDR (스마트폰, CXL, Socamm, Lpcamm)<br>NAND (서버, SSD, PC), MCP (스마트폰, 태블릿)                                |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                  | <br>Automotive | <br>Server      | <br>Consumer   | <br>CXL          | <br>SSD              | <br>노트북   | <br>스마트폰  | <br>SoCamm |
| 구분               | AI Accelerator                                                                                  |                                                                                                  | N/W                                                                                              |                                                                                                     | etc                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
| MLB              | UBB / OAM                                                                                       |                                                                                                  | Data Center, Military, Aero-Space 등                                                              |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                  | <br>AI서버     | <br>스위치/라우터 | <br>군용 통신장비 | <br>Aero-Space | <br>반도체 검사기기       | <br>EDA |                                                                                              |                                                                                               |

# 25.3Q 종합

- 글로벌 마케팅 및 지속적 R&D를 기반으로, 시장경쟁력 강화를 통한 수익 향상

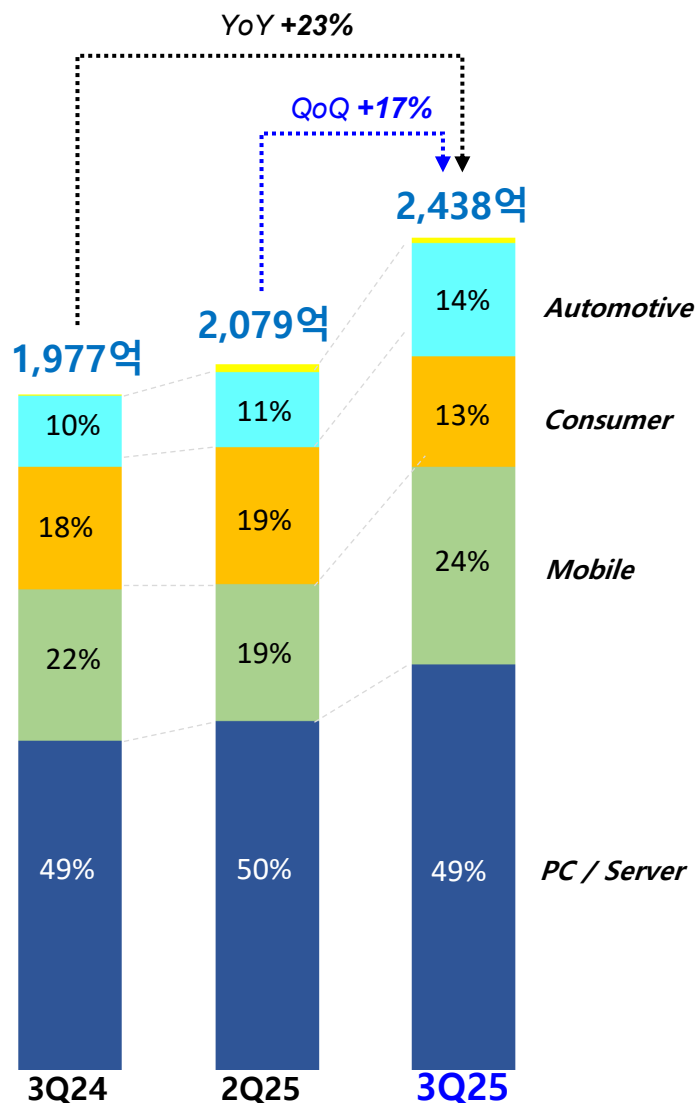
[분기별 매출액 및 영업이익 추이] ■ 매출액 ● 영업이익(율)

단위: 억원, %



# PKG Substrate's 3Q 실적 & 4Q 전망

단위: 억원, %



## ▶ 3Q 실적

### 글로벌 반도체 수요 강세

- AI서버, DATA Center 등 메모리 수요강세
  - DDR5, LPDDR5, GDDR7 및 레거시 메모리 강세 (DDR4, GDDR6 등)
  - Enterprise SSD向 Nand Flash 강세
  - SoC向 LPDDR5 생산
- 비메모리 수요 지속 개선
  - 글로벌 전장수요 증가 (자율주행, RADAR 및 ADAS 등)
  - High-End Controller (Server, CXL 등)

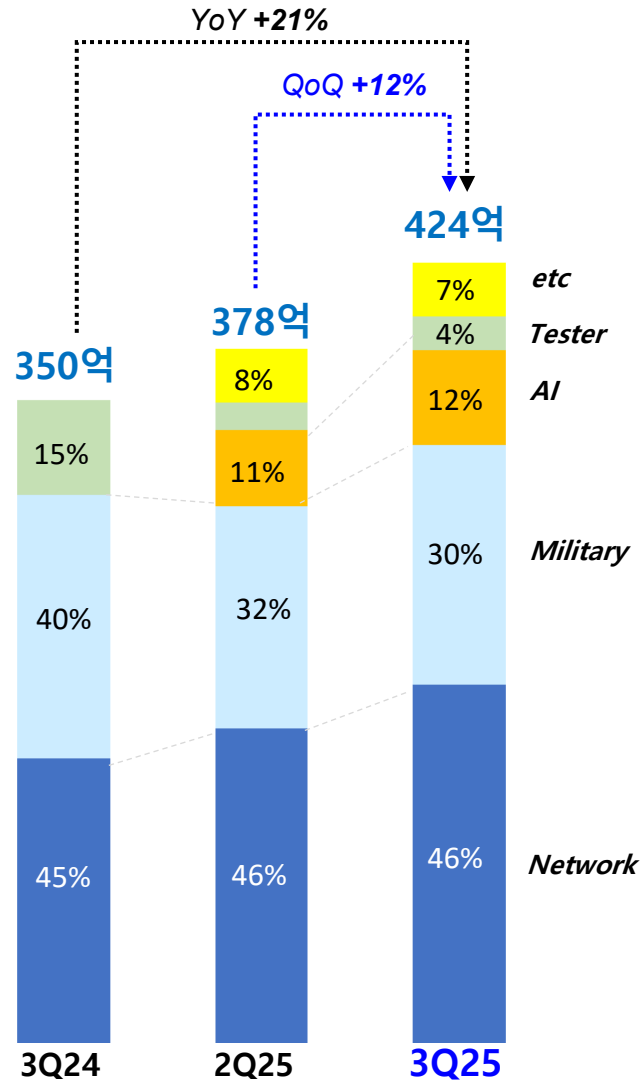
## ▷ 4Q 전망

### 글로벌 반도체 수요 지속

- 메모리 PKG 수요 지속강세
  - AI, 데이터센터, 서버 등 시장수요 장기지속 전망
- FCBGA 수익성 개선 전망
  - 자율주행 및 센서(Radar) 관련 매출 + 수익성 추가개선

# MLB's 3Q실적 & 4Q 전망

단위:억원, %



## ▶ 3Q 실적

### 고사양, 고부가 제품 증가세

- High-End 제품 점진적 확대
  - 글로벌 시장수요 대응 (AI서버, 데이터센터 등)
  - AI, 초고속 네트워크 및 방위산업 등
- AI, Data Center 수요 대응을 위한 CAPA 확대 진행

## ▷ 4Q 전망

### High-End 중심 지속성장

- 첨단 수요 대응위한 R&D (AI, N/W, Aero-Space 등)
- 수익중심 성장 Portfolio 지속 강화
  - 고부가가치 시장개척 및 경쟁력 강화 (마케팅 및 CAPA 확대 등)

# 요약 재무제표

[재무상태표]

단위:억원

| 구분     | 2024.3Q | 2025.2Q | 2025.3Q | QoQ  | YoY  |
|--------|---------|---------|---------|------|------|
| □ 자산총계 | 10,967억 | 10,930억 | 11,357억 | 4%   | 4%   |
| 유동자산   | 4,514억  | 4,973억  | 5,396억  | 9%   | 20%  |
| 비유동자산  | 6,453억  | 5,957억  | 5,961억  | 0%   | -8%  |
| □ 부채총계 | 2,241억  | 2,422억  | 2,608억  | 8%   | 16%  |
| 유동부채   | 1,678억  | 2,033억  | 2,339억  | 15%  | 39%  |
| 비유동부채  | 563억    | 389억    | 269억    | -31% | -52% |
| 부채비율   | 25.7%   | 28.5%   | 29.8%   |      |      |
| □ 자본총계 | 8,726억  | 8,508억  | 8,749억  | 3%   | 0%   |
| 자본금    | 258억    | 258억    | 258억    |      |      |

[손익계산서]

단위:억원

| 구분     | 2024.3Q | 2025.2Q | 2025.3Q | QoQ   | YoY  |
|--------|---------|---------|---------|-------|------|
| 매출액    | 2,327억  | 2,459억  | 2,862억  | 16%   | 23%  |
| PKG    | 1,977억  | 2,079억  | 2,438억  | 17%   | 23%  |
| MLB    | 350억    | 377억    | 424억    | 12%   | 21%  |
| 영업이익   | 92억     | 19억     | 244억    | 1184% | 165% |
| %      | 4.0%    | 0.8%    | 8.5%    |       |      |
| 세전이익   | 65억     | -19억    | 289억    | 1585% | 343% |
| 당기순이익  | 52억     | 44억     | 233억    | 430%  | 351% |
| %      | 2.2%    | 1.8%    | 8.1%    |       |      |
| EBITDA | 369억    | 267억    | 486억    | 82%   | 32%  |
| %      | 15.9%   | 10.9%   | 17.0%   |       |      |



# 지속가능경영 활동 3Q

## 상생 경영



협력사 간담회

## 상생 경영



지속가능경영 협력사 컨설팅 지원

## 지역사회 소통



안산시 - 대덕전자 현장경영활동

## 청소년 학습 지원



상록 청소년 수련원 지원

## 컴플라이언스



2025 경영진 준법교육

## 윤리 경영



2025 대덕전자 행동규범집 발간